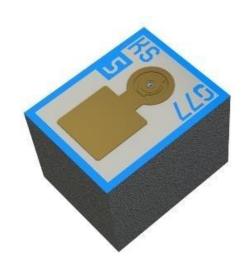


GaAs VCSEL 单模低功耗芯片

 $(795 \text{nm } 0.13 \text{mW Group2 Ta} = 70 \pm 10 ^{\circ}\text{C})$



产品描述

垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser),简称 VCSEL,是一种半 导体激光器,其激光垂直于顶面射出。以砷化镓半导体材料为基础研制,不同于 LED (发光二 极管)和LD(激光二极管)。结构由镜面,有源层和金属接触层组成。两个发射镜分别为P 型,N型布拉格发射器。有源区有量子肼组成,在P型DBR外表面制作金属接触层,形成欧姆 接触,并在P型DBR上制作一个圆形出口,输出激光。Die; 2222; 795; S; 1M; S5, S6, S7; 0.13mW; 0.16X0.20

产品特点

超低功耗; 高温稳定性; 单模特性; 高密度集成; 快速响应

应用领域

高温电子设备 | 光互连 | 生物传感 | 消费电子 | 航天应用







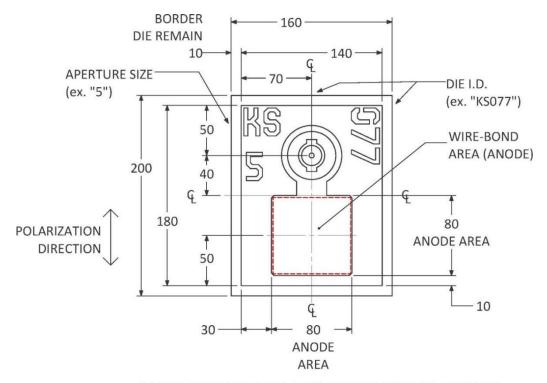


核心参数

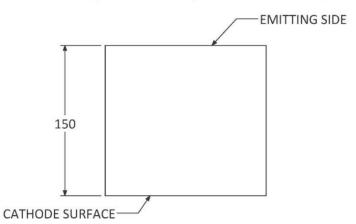
125	100			10
г.	-	М	皮	
ш	=1	п	57 A	

795nm

尺寸图



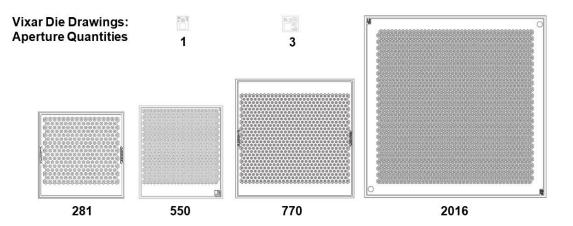
DASHED LINES (WIRE-BOND AREA) ARE NOT VISIBLE ON ACTUAL DIE





详细参数

Vixar 模具图纸: 孔径数量



我们目前有以下标准部件可供样品和批量生产

标准产品组合 - 低功耗芯片

波长	模具细节	建议 Max. 峰值功 率 CW,100% DC	注意			
	单模					
795nm	0.16 mm x 0.20 mm 单孔径	0.15mW	线宽<100MHz,+/-0.5nm 偏振稳 定			
895nm	0.16 mm x 0.20 mm 单孔径	0.2mW	线宽<100MHz,+/-0.5nm 偏振稳 定			
多模						
680nm	0.22 mm x 0.22 mm 单孔径	7mW	可见光,效率提高,非高斯光束形 状 偏振稳定			





标准产品组合 - 高功率芯片 - 850 nm

模具细节	建议 Max. 峰值功率 CW,100% DC	建议 Max. 峰值功率 100 μs,1% DC	建议 Max. 峰值功率 5 ns, 0.1% DC
0.52 mm x 0.52 mm 100 个孔径	0.5W	1W	5W
0.87 mm x 0.87 mm 281 个孔径	2W	6W	13W
0.90 mm x 1.00 mm 550 个孔径	3W	9W	35W
1.26 mm x 1.26 mm 770 个孔径	4W	12W	36W
1.99 mm x 1.99 mm 1672 个孔径	6W	20W	78W

标准产品组合 - 高功率芯片 - 940 nm

模具细节	建议 Max. 峰值功率 CW,100% DC	建议 Max. 峰值功率 100 μs, 1% DC	建议 Max. 峰值功率 5 ns, 0.1% DC
0.87 mm x 0.87 mm 281 个孔径	2W	6W	13W
0.90 mm x 1.00 mm 550 个孔径	3W	8W	35W
0.90 mm x 1.00 mm 550 孔径 多结 (3J)	4W	12W	110W
1.26 mm x 1.26 mm 770 个孔径	4W	11W	36W
1.99 mm x 1.99 mm 1672 个孔径	6W	20W	76W



VCSEL 低功耗芯片 GaAs 795nm Max. 额定值

 $Ta = 80^{\circ}C$

参数	符号		值
操作/焊接温度	_	Min. 值	-20°C
DC = 100%	T _s	Max. 值	110°C
储存温度	_	Min. 值	-40°C
	T _{stg}	Max. 值	125°C
正向电流(保持单模)		Max. 值	1.5 mA
直流操作; DC = 100%; T _s = 75°C	I _f	Max. 18	1.5 IIIA
正向电流	l,	Max. 值	3mA
直流操作; DC = 100%; T _s = 75°C	"f	Max. E	SIIIA
反向电压	不适合反向操作		
ESD 耐电压	.,	May /=	250.1/
acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 1A)	V _{ESD}	Max. 值	250 V

注意:超出 jue 对 Max. 额定值范围的应力可能会对设备造成永 jiu 性损坏。

特征

Ta = 80°C, IF = 1.4 mA; DC = 100% - Group 3

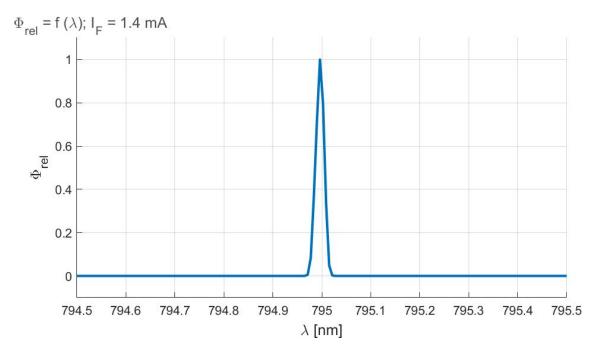
参数	符号		值
正向电流	V _F	典型值	1.8 V
输出功率	Ф	典型值	0.13 mW
阈值电流	I _{th}	典型值	0.75 mA
斜率效能	SE	典型值	0.21 W / A
单模抑制比	SMSR	Min. 值	20 dB
偏振消光比 5)	PER	Min. 值	15 dB



参数	符号		值
峰值波长	λ_{peak-v}	Min. 值 典型值 Max. 值	794.5 nm 795 nm 795.5 nm
光谱线宽度	Λlinewidth	Max. 值	100 MHz
调频调制带宽	F _m	Min. 值	3.4 GHz
波长温度系数	ΤСλ	典型值	0.055 nm / K
半峰全宽处视场(50% of Φmax)	Φ _x Φ _Y	典型值 典型值	12° 12°
1/e ² 处 视场	Φ _x Φ _Y	典型值 典型值	20° 20°

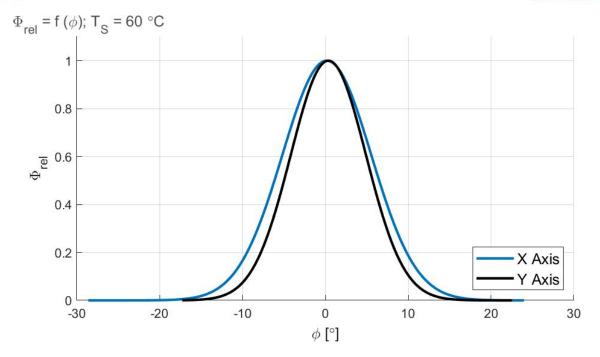
注意:波长,输出功率根据操作温度和电压的变化而变化。

相对光谱发射 1)

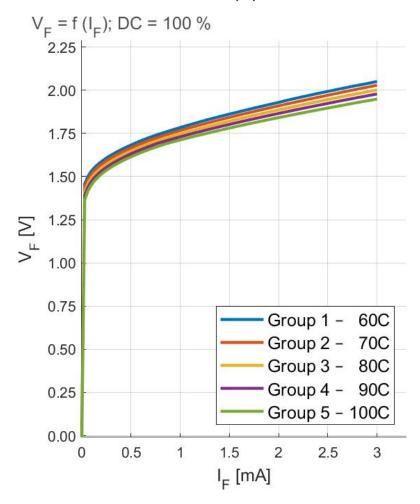


辐射特征 1)



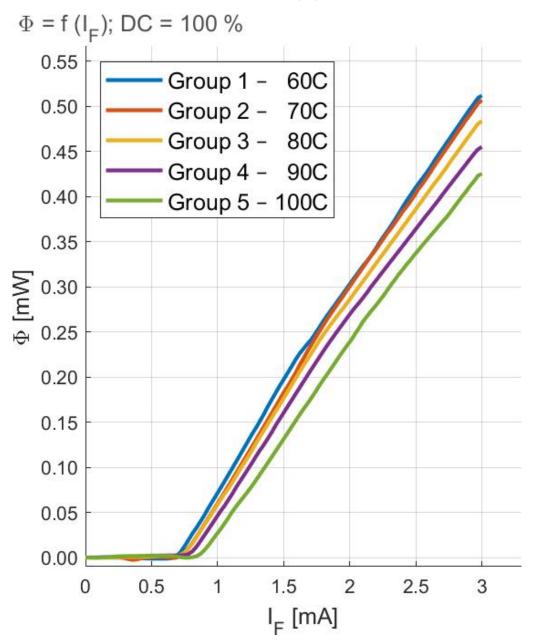


正向电流 1) 2)



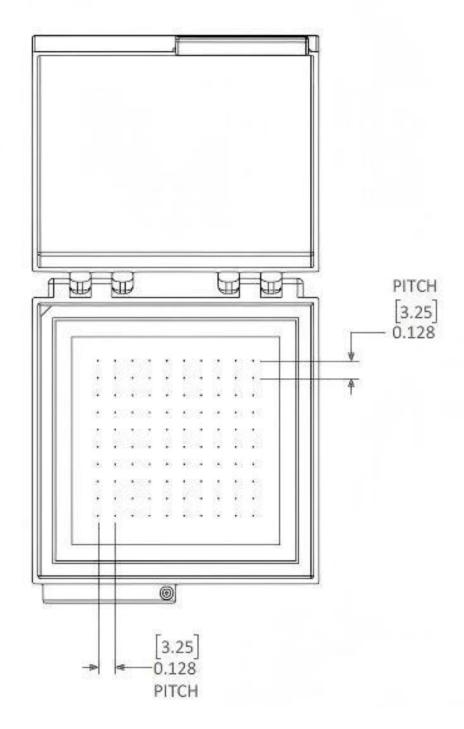


光输出功率 1) 2)





包装





注意事项

根据操作模式的不同,这些设备发射出高度集中的可见光和非可见光,这可能对人眼有害。 包含这些设备的产品必须遵循 IEC 60825-1 中给出的安全预防措施。

除其他物质外,该装置的子组件还含有金属填充材料,包括银。金属填充材料可能会受到含 有侵略性物质的环境影响。因此,我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量减少设备接 触腐蚀性物质。当使用上述试验进行试验时,显示出可见变色的装置在规定的试验持续时间 内未显示出故障限值范围内的性能偏差。IEC60810 中描述了相应的故障限值。

术语

- 1)典型值:由于半导体器件制造工艺的特殊条件,技术参数的典型数据或计算关联只能反映统 计数字。这些不一定对应于每个产品的实际参数,这些参数可能不同于典型值和计算相关或 典型特征线。由于技术改进,这些典型值数据将被更改,恕不另行通知。
- 2)测试温度: TA = 85°C ± 2°C
- 3)尺寸公差:除非图纸中另有说明,公差以±0.1 规定,尺寸以 mm 规定。
- 4)波长:连续波长测量,分辨率±0.1 nm。
- 5) 偏振: 在安装或封装引起的模具应力条件下,偏振消光比会降低。



订购信息

描述	工作模式	订购代码
Group 1 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	$T_a = 60 \pm 10^{\circ}\text{C}; I_F = 1.4 \text{ mA}; DC = 100\%,$ 795nm	V00145 Group: 1
Group 2 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20	T _a = 70±10°C; I _F = 1.4 mA; DC = 100%, 795nm	V00145 Group: 2
Group 3 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	$T_a = 80 \pm 10^{\circ}\text{C}; I_F = 1.4 \text{ mA}; DC = 100\%,$ 795nm	V00145 Group: 3
Group 4 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	T _a = 90 ± 10°C; I _F = 1.4 mA; DC = 100%, 795nm	V00145 Group: 4
Group 5 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	$T_a = 100 \pm 10^{\circ}\text{C}; \ I_F = 1.4 \text{ mA}; \ DC = 100\%,$ 795nm	V00145 Group: 5

